



2021年11月30日

各位

会社名 HPC システムズ株式会社
代表者名 代表取締役 小野 鉄平
(コード番号:6597 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 下川 健司
(電話番号:03-5446-5530)

(開示事項の経過)コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、2021年7月26日に開示いたしました「コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ」に記載のコミットメントライン契約に基づく一部の資金の借入を行うことを決定いたしました。また、当該借入決定に伴い、コミットメントライン契約による借入残高が公表すべき内容となりましたので、お知らせいたします。

1. 資金の借入の目的

今後の積極的な事業展開を推進していくために必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務基盤の一層の強化を図ることを目的として行うものであります。

2. コミットメントライン契約の概要、及び借入残高

(1) 契約締結先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入極度額	10億円
(3) 契約締結日	2021年7月30日
(4) 契約期間	2年間
(5) 資金使途	運転資金
(6) 担保・保証	無担保・無保証
(7) 今回の借入額	1.35億円
(8) 今回の借入による借入残高	6.55億円
(9) 今回の借入実行日	2021年11月30日

3. 今後の見通し

本借入の実行による残高の推移については、適時お知らせいたします。

以上